



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24322000000027926166

开票日期: 2024年01月25日

购买方信息	名称: 苏州华芯微电子股份有限公司			销售方信息	名称: 江苏芯丰集成电路有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 913205007244068662				统一社会信用代码/纳税人识别号: 91320903MA22DQUG6W			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	90000	0.0619469026549	5575.22	13%	724.78
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	200000	0.0619469026549	12389.38	13%	1610.62
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	150000	0.0619469026549	9292.04	13%	1207.96
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	50000	0.0619469026549	3097.35	13%	402.65
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	92536	0.0619469026549	5732.32	13%	745.20
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	100000	0.0619469026549	6194.69	13%	805.31
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	50000	0.0619469026549	3097.35	13%	402.65
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	40000	0.0619469026549	2477.88	13%	322.12
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	50000	0.0619469026549	3097.35	13%	402.65
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	70000	0.0619469026549	4336.28	13%	563.72
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	40000	0.0619469026549	2477.88	13%	322.12
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	40000	0.0619469026549	2477.88	13%	322.12
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	50000	0.0619469026549	3097.35	13%	402.65
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	150000	0.0619469026549	9292.04	13%	1207.96
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16-SOP16	只	52836	0.0619469026549	3273.03	13%	425.49
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	40000	0.0619469026549	2477.88	13%	322.12
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	50000	0.0619469026549	3097.35	13%	402.65
*集成电路*封装芯片		HS2303-P-SOP16	只	27371	0.0619469026549	1695.55	13%	220.42
*集成电路*封装芯片		HS8112-SOP16	只	150000	0.0619469026549	9292.04	13%	1207.96
*集成电路*封装芯片		HS8112-SOP16	只	108858	0.0619469026549	6743.42	13%	876.64
合 计						¥99214.28		¥12897.79
价税合计（大写）		⊗ 壹拾壹万贰仟壹佰壹拾贰圆零柒分				(小写) ¥112112.07		
备 注	购方开户银行: 交通银行苏州高新技术产业开发区支行; 银行账号: 325604000018000062643;							
	销方开户银行: 中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行; 银行账号: 10400101040258099;							

开票人: 蔡小峰